Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/004092

International filing date: 09 March 2005 (09.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-065263

Filing date: 09 March 2004 (09.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 14 July 2005 (14.07.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



20. 6. 2005



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2004年 3月 9日

出 願 番 号 Application Number:

特願2004-065263

パリ条約による外国への出願 に用いる優先権の主張の基礎 となる出願の国コードと出願 番号

番号
The country code and number of your priority application, to be used for filing abroad under the Paris Convention, is

JP2004-065263

出 願 人

大日本印刷株式会社

Applicant(s):

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 6月 7日







【書類名】 特許願 【整理番号】 I2000054

【提出日】平成16年 3月 9日【あて先】特許庁長官 殿【国際特許分類】G21K 5/00

G21K 5/10 B29C 35/08

【発明者】

【住所又は居所】 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 大日本印刷株式会社内

【氏名】 中尾 誠太郎

【特許出願人】

【識別番号】 000002897

【氏名又は名称】 大日本印刷株式会社

【代表者】 北島 義俊

【代理人】

【識別番号】 100111659

【弁理士】

【氏名又は名称】 金山 聡

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013055 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

 【物件名】
 明細書 1

 【物件名】
 図面 1

 【物件名】
 要約書 1

 【包括委任状番号】
 9808512



【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

- (A) 電子線を発生させ、該電子線を透過窓部から外部に放射する電子線発生部;
- (B) 該電子線発生部の透過窓部に隣接し、周囲を囲繞する隔壁と、該隔壁に開口し帯状の被照射体を搬入させる搬入開口部、及び搬出させる搬出開口部とを有し、不活性気体で充填された閉鎖空間であって、前記透過窓部から放射される電子線を外部から搬入されて走行する帯状の被照射体に対して照射する、照射室;
- (C) 該照射室の、被照射体走行方向に於ける上流側に隣接して設けられ、帯状の被照射体を搬入させる搬入開口部、及び搬出させる搬出開口部とを有する閉鎖空間であって、該閉鎖空間内に該帯状の被照射体を走行させて前記照射室迄導入すると共に、該被照射体の照射面側に不活性気体を吹付けて、該被照射体の表面近傍に随伴して流入する空気中の酸素を稀釈乃至遮断する、酸素遮断部;
- (D) とから少なくとも構成され、帯状の被照射体を走行させながら、該被照射体に電子線を照射する、電子線照射装置であって、
- (C1) 前記酸素遮断部は、走行する帯状の被照射体の照射面側と対面する表面側隔壁と、該被照射体の照射面とは反対面側に対面する裏面側隔壁、及び該被照射体の両側面側に対面する1対の側面隔壁とによって、該被照射体を囲繞すると共に;
- (C2) 該酸素遮断部の表面側隔壁と裏面側隔壁との間の間隙Wsと、前記照射室に於いて該照射室を走行する帯状の被照射体を挟んだ表面側隔壁と裏面側隔壁との間隙Weとの間には;

W s < W e

なる関係を有し;

- (C3) 該酸素遮断部の表面側隔壁と裏面側隔壁との間の間隙Wsは、該酸素遮断部の全域に亙って、同一乃至略同一であり;
- (C4) 該酸素遮断部の表面側隔壁には、吹出口が該表面側隔壁よりも突出も凹没もし無い状態で形成された、不活性気体の吹出スリットを有する:
 - (E) 事を特徴とする電子線照射装置。

【請求項2】

- (E) 請求項1記載の電子線照射装置に加えて:
- (F) 該酸素遮断部の被照射体通過方向に於ける上流側に、更に、該被照射体上表面に未硬化状態の液状の電子線硬化性樹脂を塗工する、塗工部を設けて成る:
 - (E') 事を特徴とする電子線照射装置。



【書類名】明細書

【発明の名称】電子線照射装置

【技術分野】

[0001]

本発明は、電子線照射装置に関する。特に、不活性気体の使用が効率的になる電子線照射装置に関する。

【背景技術】

[0002]

帯状の被照射体に電子線を照射して、該被照射体に架橋、硬化、改質等の処理を施す、電子線照射装置が知られている。被照射体としては、例えば、樹脂フィルム自体、電子線硬化性樹脂塗料を塗工した樹脂フィルム等が代表的である。ところが、一般に、電子線により誘起される、分子の架橋等の反応(処理)は、雰囲気中の酸素によって阻害される。これを防ぐ為に、例えば、下記の如き工夫がなされて来た。

$[0\ 0\ 0\ 3]$

特許文献1に記載の電子線照射装置では、電子線硬化性樹脂塗料を塗工したフィルムを被照射体とする。該フィルムに塗工された塗膜を電子線で架橋、硬化させるに際し、塗工されたフィルムを、前記塗膜を間に介して、該フィルムの走行速度と同期する周速度をもって回転する金属ドラム上に密着させ、この状態でフィルム側から電子線を照射する。この電子線照射装置では、金属ドラム密着により、電子線硬化性樹脂塗料を雰囲気中の酸素から遮断し、硬化(電子線による被照射体の処理)阻害を防止する方式となっている。以下、この方式を「方式A」とも呼称する。

[0004]

ただ、この上記方式Aによる電子線照射装置では、電子線が、被照射体全層を透過、貫通した上で、電子線の処理を必要とする層(塗膜)に達する。その為、電子線処理が本来不要な途中の層迄、電子線の影響を受け、フィルムに対して、望ま無い反応(黄変、強度劣化等)を生じる。又、途中のフィルム層にエネルギーが吸収される為、本来処理が必要な層(塗膜)に達する電子線のエネルギーが無駄になる、と言った欠点がある。また、電子線照射装置に、金属ドラム、及びその回転駆動機構が必要であり、その為、装置が必要以上に重厚長大となる、と言った欠点もある。更に、電子線照射の処理内容が、特に塗膜の硬化処理の場合、塗膜の表面艶が金属ドラムの表面艶に強制的に規制されてしまう、と言った欠点もあった。

[0005]

上記欠点が無い方式の電子線照射装置として、例えば下記の如き装置が知られている。 特許文献 2、特許文献 3、特許文献 4 に記載の電子線照射装置では、内部に窒素等の不 活性気体を供給、充填した閉鎖空間から成る照射室中で、被照射体に電子線を照射する方 式である。以下、この方式を「方式B」とも呼称する。

尚、該照射室には、帯状の被照射体を該照射室内に搬入させる為の搬入開口部、及び搬出させる為の搬出開口部とを有する。更に、該照射室の搬入開口部の上流側(被照射体搬送方向に対して上流側)に、制動放射のX線を捕捉する為の空洞、及びダクトを形成すると共に、該空洞内に不活性気体(窒素)を吹出す為の、被照射体に向かってノズル状に突出するエアナイフを設けてある。該エアナイフにより、外部から被照射体に随伴して流入する空気中の酸素を遮断し、又遮断し切れない酸素は稀釈する。

即ち、被照射体を、電子線による処理反応を阻害し無い窒素等の不活性気体中に浸すことで、電子線による被照射体の処理に対する酸素の阻害を防止する方式である。

[0006]

【特許文献1】特公平5-36212号公報

【特許文献2】特公昭63-8440号公報

【特許文献3】特開平5-60899号公報

【特許文献4】実開平6-80200号公報

【発明の開示】



【発明が解決しようとする課題】

[0007]

ところで、前記方式Bによる電子線照射装置では、該装置の重厚長大化が防げ、且つ、電子線による被照射体の処理が特に塗膜の硬化の場合に、処理面(塗膜面)が艶の規制を受けないという利点が得られるが、その反面、帯状の被照射体を走行させつつ電子線照射を継続する間、絶えず、外部から被照射体に随伴して酸素が、照射室に向かって流入し続けると言う問題がある。この為、酸素濃度を十分低水準に保ち続ける為には、絶えず多量の不活性気体の供給が必要であった。また、そのための経費も多大となってしまう。

特に、被照射体の処理速度(走行速度)を高速化すると、速度増加に伴って、流入酸素量も増え、急激に照射室内の酸素濃度が上昇し、電子線処理阻害を防止し切れなくなる、という問題があった。

[0008]

すなわち、本発明の課題は、電子線照射装置の重厚長大化を防げ、(特に、塗膜の硬化の場合に)処理面が艶の規制を受けない利点を持つ前記方式Bによる電子線照射装置を、更に改良し、帯状の被照射体の走行速度を高速度化させても、照射室の酸素濃度が増化することを抑止し、且つ、不活性気体の消費量も低減する事である。

【課題を解決するための手段】

[0009]

上記課題を解決すべく、本発明の電子線照射装置は、

- (A) 電子線を発生させ、該電子線を透過窓部から外部に放射する電子線発生部;
- (B) 該電子線発生部の透過窓部に隣接し、周囲を囲繞する隔壁と、該隔壁に開口し帯状の被照射体を搬入させる搬入開口部、及び搬出させる搬出開口部とを有し、不活性気体で充填された閉鎖空間であって、前記透過窓部から放射される電子線を外部から搬入されて走行する帯状の被照射体に対して照射する、照射室;
- (C)該照射室の、被照射体走行方向に於ける上流側に隣接して設けられ、帯状の被照射体を搬入させる搬入開口部、及び搬出させる搬出開口部とを有する閉鎖空間であって、該閉鎖空間内に該帯状の被照射体を走行させて前記照射室迄導入すると共に、該被照射体の照射面側に不活性気体を吹付けて、該被照射体の表面近傍に随伴して流入する空気中の酸素を稀釈乃至遮断する、酸素遮断部;
- (D) とから少なくとも構成され、帯状の被照射体を走行させながら、該被照射体に電子線を照射する、電子線照射装置であって、
- (C1)前記酸素遮断部は、走行する帯状の被照射体の照射面側と対面する表面側隔壁と、該被照射体の照射面とは反対面側に対面する裏面側隔壁、及び該被照射体の両側面側に対面する1対の側面隔壁とによって、該被照射体を囲繞すると共に;
- (C2) 該酸素遮断部の表面側隔壁と裏面側隔壁との間の間隙Wsと、前記照射室に於いて該照射室を走行する帯状の被照射体を挟んだ表面側隔壁と裏面側隔壁との間隙Weとの間には; Ws<We なる関係を有し;
- (C3) 該酸素遮断部の表面側隔壁と裏面側隔壁との間の間隙Wsは、該酸素遮断部の全域に亙って、同一乃至略同一であり;
- (C4) 該酸素遮断部の表面側隔壁には、吹出口が該表面側隔壁よりも突出も凹没もし無い状態で形成された、不活性気体の吹出スリットを有する:
- (E) 事を特徴とする構成の電子線照射装置とした。

[0010]

この様な構成とすることで、金属ドラムが不要な方式(方式B)であるので、先ず、電子線照射装置の重厚長大化を防げる上、特に塗膜の硬化処理の場合に処理面が艶の規制を受け無い。しかも、本発明固有の構成の酸素遮断部により、帯状の被照射体の走行速度を高速度化させても、照射室の酸素濃度が増大することを抑止し、且つ、不活性気体の消費量も低減できる。従って、不活性気体の使用が効率的になる。

[0011]

また、本発明の電子線照射装置は、上記構成に於いて、



- (E) 請求項1記載の電子線照射装置に加えて:
- (F) 該酸素遮断部の被照射体通過方向に於ける上流側に、更に、該被照射体上表面に未硬化状態の液状の電子線硬化性樹脂を塗工する、塗工部を設けて成る:
 - (E') 事を特徴とする構成の電子線照射装置とした。

[0012]

この様な構成とすることで、電子線硬化性樹脂の塗膜形成と、該塗膜の電子線による処理がインラインで効率的に行える。

【発明の効果】

[0013]

- (1) 本発明の電子線照射装置によれば、先ず、装置の重厚長大化が防げ、塗膜の硬化処理時に処理面が艶の規制を受けず、任意の艶面が可能となる。しかも、帯状の被照射体の走行速度を高速化時に、照射室の酸素濃度増大を抑止し、且つ、不活性気体の消費量も低減できる。よって、不活性気体の使用が効率的になる。
- (2) また、酸素遮断部の上流側に塗工部を設ければ、電子線硬化性樹脂の塗膜形成と、 該塗膜の電子線処理とがインラインで効率的に行える。

【発明を実施するための最良の形態】

[0014]

以下、図面を参照しながら本発明を実施するための最良の形態を説明する。

[0015]

[図面の概要]

先ず、図1は、本発明の電子線照射装置の基本的な形態(塗工部無し)を概念的に示す部分断面図的な説明図である。図2は、本発明の特徴部分である酸素遮断部Sの拡大断面図である。図3は、酸素遮断部S及び照射部Eを、(各々水平方向に分割し引き離せる)相互に嵌合可能な部分〔照射部可動側EA、照射部固定側EB〕及び〔酸素遮断部可動側SA、酸素遮断部固定側SB〕とに2分割できる形態例を示す説明図である。図4は、酸素遮断部Sの上流側に、塗工部も有する形態例を示す説明図である。なお、本発明の電子線照射装置は、その趣旨を逸脱しない範囲内で、これら図面に限定されるものではない。

[0016]

[装置全体の概要]

装置全体の概要を、図1に例示する本発明の電子線照射装置の基本的な一形態を参照して説明する。

図1に例示する様に、本発明の電子線照射装置は、少なくとも、電子線 e を発生する電子線発生部R、電子線を走行する帯状の被照射体Fに照射する照射室E、該照射室Eの上流側に隣接配置した酸素遮断部S、とから構成される装置である。なお、図中、帯状の被照射体Fは、巻出ロールR a から巻き出されて搬送ローラL c で案内されて、電子線照射装置に酸素遮断部Sの搬入開口部S 1 から入り、照射室E内を走行しながら電子線 e を照射された後、照射室の搬出開口部E 2 から装置外部に出て、搬送ローラL n で案内されて巻取ロールR r に巻き取られる。

[0017]

酸素遮断部Sは図2の断面図の如く、照射室Eの上流側に隣接して設けられる。尚、本発明に於いて「上流」、及び「下流」とは、帯状の被照射体Fの走行方向Vを基準とし、電子線照射装置から見て被照射体Fの供給元の方向、即ち巻出ロールRaの方向を「上流」と云う。又、電子線照射装置から見て被照射体Fの送出先の方向、即ち巻取ロールRrの方向を「下流」と云う。

[0018]

この様な電子線照射装置において、本発明で特徴的な構成は、酸素遮断部Sでの被照射体Fを挟んだ表面側隔壁と裏面側隔壁との間隙Wsと、照射室Eでの被照射体を挟んだ表面側隔壁と裏面側隔壁との間隙Weとが、Ws<Weなる関係を有している上、更に、該間隙Wsが酸素遮断部の全域に亙って同一乃至略同一で、且つその表面側隔壁に、吹出口が該表面側隔壁よりも突出も凹没もし無い状態で形成され不活性気体を吹出す吹出スリッ



トS5を有する構成となっている。

[0019]

なお、照射室Eには、導管Pから不活性気体Nが導入され室内を酸素濃度が低い状態に維持される。また、電子線発生部Rで発生させた電子線eは透過窓部E5を透過し、この電子線が被照射体Fに照射される。また電子線が照射される位置の被照射体の裏側には、冷却器C(電子線捕捉器)が設けられている。

なお、酸素遮断部及び照射室で用いられる不活性気体Nは、例えば、アルゴン、ヘリウム、ネオン等の稀ガス元素、窒素等であるが、通常、コスト等の面から主に窒素が用いられる。

[0020]

また、被照射体Fは、帯状で薄膜のフィルム(乃至シート)状ものであれば、特に制限は無い。被照射体Fの厚みは、通常、 $5\sim300\mu$ m程度のものが対象となる。電子線処理の具体例を挙げれば、例えば、ポリエチレン等の樹脂フィルム自体を被照射体とし、これに対して電子線照射により分子の架橋(反応)行なう処理等である。この他、例えば、ポリエステル等の樹脂から成るフィルム、紙、金属箔等のフィルム状の基材表面に、アクリレートのモノマーやプレポリマー等から成る電子線硬化性樹脂塗料の塗膜を塗工形成したものを被照射体として、この被照射体が有する前記塗膜を、電子線照射により、架橋、硬化させる処理等である。

[0021]

〔酸素遮断部〕

次に、本発明の特徴的部分である酸素遮断部Sの構成について、その一形態を示す図2 を参照して、詳述する。

[0022]

酸素遮断部Sは、周囲を隔壁で囲繞された閉鎖空間(もちろん、被照射体の搬入・搬出部分は除く)をなす。これら隔壁は、走行する帯状の被照射体Fの照射面側と対面する表面側隔壁S3と、該被照射体の照射面とは反対面側に対面する裏面側隔壁S4、及び該被照射体の両側面側に対面する1対の側面隔壁(図示せず)とから成る。これら隔壁の材料は、通常は、鉄、アルミニウム等の金属が用いられる。

また、酸素遮断部 S は、又、被照射体 F を該酸素遮断部 S に搬入させる搬入開口部 S 1、及び該酸素遮断部 S から搬出させる搬出開口部 S 2 とを有する。また、酸素遮断部 S の表面側隔壁 S 3 には、不活性気体を酸素遮断部に吹出す吹出スリット S 5 が 1 箇所以上開口している。

[0023]

そして、本発明では、この酸素遮断部Sの表面側隔壁S3と裏面側隔壁S4との間隙Wsは、後述する照射室Eでの該照射室を走行する帯状の被照射体を挟んだ該照射室の表面側隔壁E3と裏面側隔壁E4との間隙Weと、Ws<We、なる関係の間隔とする。

この為、先ず、酸素遮断部Sの搬入開口部S1に入る段階で、搬入開口部S1より外側の空気は隔壁に弾かれて浸入を阻まれる。次いで、被照射体Fの表裏面に粘性抵抗で付着、随伴して酸素遮断部S内に浸入した高酸素濃度の空気に対しては、間隙Wsが狭く、その流体抵抗は大となる。よって、該随伴空気は被照射体表面から剥取られ、又照射室Eに向かう速度も減速される。

これに加えて、表面側隔壁S3に設けられた不活性気体を吹出す吹出スリットS5から不活性気体Nが酸素遮断部Sに連続供給される。この為、酸素遮断部S内の酸素は稀釈(低濃度化)される。且つ酸素遮断部S内の上流部の酸素は、搬入開口部S1から流出する不活性気体に引きずられて外部に押出される。

[0024]

しかも、該間隙Wsは、酸素遮断部Sの(被照射体走行方向の)全域に亙って、同一ないし略同一の値とする。該間隙Wsの値は、小さい程、空気中の酸素の流入による照射室内の酸素濃度上昇を阻止する点で好ましいが、狭くし過ぎると走行する被照射体と接触する不都合を生じ易くなる為、両者を勘案して適宜数値を決定する。通常間隙Wsの値は被



照射体の厚みよりも1~20mm程度多い程度とする。

[0025]

また、酸素遮断部Sの表面側隔壁S3には、不活性気体を酸素遮断部に吹出す吹出スリットS5が1箇所以上開口している。該吹出スリットS5は、図2の如く、表面側隔壁S3(もちろんその内面)に対して突出も凹没もし無い状態で形成される。即ち、表面側隔壁S3は、吹出スリットS5部分も含めて、被照射体F側の(内)面は、実質上凹凸の無視出来る、ほぼ平坦な面を成す。但し、図示の如く完全な平面の他、滑らかな彎曲面でも良い(この場合、搬送される帯状の被照射体の搬送経路も、同様に前記隔壁と同一又は略同一の湾曲面である)。

[0026]

以上の様に、酸素遮断部S内の間隙Wsが狭幅であることに加えて、該間隙Wsは、該酸素遮断部Sの全域に亙って、同一乃至略同一であり、且つ、吹出スリットS5は該表面側隔壁S3から突出も凹没もし無い(略平面)状態で形成してあるので、該酸素遮断部S内に吹出された不活性気体流は、対流したり、淀んだりすること無く、該随伴空気層の剥離、酸素の希釈、上流外部への押出し等が円滑に実施される。その為、酸素遮断部Sから、照射室E内に流入する酸素量を大幅に低減出来ることになる。

[0027]

また、不活性気体使用量の観点からは、酸素遮断部Sの表面側隔壁と裏面隔壁との間の間隙Wsを小(狭)とし、且つ該間隙Wsは該酸素遮断部の全域に亙って同一乃至略同一としたので、酸素遮断部S内容積は、必要最小限に押さえられる。その為、酸素遮断部S内に供給すべき不活性気体量も必要最小限で済むことになる。よって、酸素濃度低減化の為の不活性気体使用量を節約出来る。

[0028]

なお、不活性気体を吹出させる吹出スリットS5は、空気中の酸素流入阻止の点からは、酸素遮断部S内に於いて、より上流に設けることが好ましい。

吹出スリットS5には導管Pが接続され、導管Pを経由して、不活性気体Nが供給される。又、図2の例では、不活性気体の噴出量及び吹出し圧力の変動を緩衝する為、吹出スリットS5の背後に空間S6を設けてある。従って、導管Pからの不活性気体Nは、空間6を経由してスリットS5に供給される。

なお、吹出スリットS5は、被照射体Fの電子線照射による処理面側に少なくとも設ける。通常は、電子線照射側が処理面になる為、図2の例の如くの構成では、吹出スリットS5は、表面側隔壁S3に設けられている。尚、吹出スリットS5を、電子線照射による処理面及びその反対面の両面に設けることも出来る。

[0029]

[電子線発生部]

電子線発生部Rは、電子線を発生させ、その電子線を透過窓部E5から外部に放射するものであり、既存の電子線発生装置を適宜採用することができる。なお、この様な電子線発生装置は、例えば、株式会社NHVコーポレーション、米国のエナジー・サイエンス社(ESI社)等から市販されている。

[0030]

[照射室]

照射室Eは、前述図1の如く、電子線発生部Rの透過窓部E5に隣接して、周囲を隔壁で囲繞した閉鎖空間(もちろん、被照射体の搬入・搬出部分は除く)を構成する。照射室E内には、不活性気体Nを充填して低酸素濃度(通常300ppm以下程度)に保ち、この様な低酸素濃度雰囲気中で被照射体Fに電子線eを照射することで、架橋、重合、分解、硬化等の所定の電子線処理を施す。

照射室Eの隔壁は、通常、鉄、アルミニウム等の金属が用いられる。特に制動放射のX線を遮蔽する必要の有る部分は、鉛等のX線遮蔽能力の高い金属を用い、十分な厚みに形成する。

[0031]



更に、照射室Eは、その上流側の酸素遮断部Sとも接続している。照射室Eの酸素遮断部S側の隔壁には、被照射体Fを搬入する搬入開口部E1を有し、また、照射室Eに於ける下流側には、被照射体Fを搬出させる搬出開口部E2を有する。そして、搬入開口部E1、搬出開口部E2間を、帯状の被照射体Fが走行する。なお、被照射体Fの走行を助ける為に、照射室内部には、適宜搬送ローラLcが設置される。また、図1(及び図2)の形態では、酸素遮断部Sの搬出開口部S2と照射室Eの搬入開口部E1とが一致(兼用)している。

[0032]

照射室E中の酸素濃度を低く保つ為に、照射室E内には、導管Pを経由して不活性気体Nを供給し、充填する。又、被照射体Fの電子線発生部Rとは反対側には、被照射体Fを透過して来た電子線を捕捉すると共に、捕捉時に発生する熱を冷却する為の冷却器(電子線補捕捉器)Cを有する。

[0033]

尚、前記の如く、照射室Eの被照射体Fを挟んだ両隔壁間の間隙Weは、酸素遮断部Sの表面側隔壁S3と裏面側隔壁S4との間隙Wsよりも大(広い)とする。照射室Eには、酸素遮断部Sで完全には除去出来無かった酸素が、被照射体Fの走行に随伴して流入する。その量は少ないとは言え、長時間積分されると酸素濃度の増加は、やはり無視出来無くなる。その為、照射室E内にも導管Pを経由して、継続的に不活性気体を供給するとともに、流入して来た酸素を稀釈し、濃度増加を鈍感にする為、ある程度容積は大きいことが必要である。それ故、該間隙Weは大きめ(且つWe>Ws)とする。

この様にWe>Wsなる関係で、照射室Eを酸素遮断部Sよりも容積大とする事によって、照射室E内にまで酸素遮断部Sから流入して来た酸素は、更に大幅に稀釈される。

そして、前述酸素遮断部Sでの酸素低濃度化、及び照射室Eでの上記酸素低濃度化によって、照射室内の酸素濃度は低濃度に保つことが出来、被照射体Fの走行速度を高速度化させた場合でも、酸素濃度は増加し難くなる。

[0034]

更に、不活性気体の使用量の点でも、照射室Eは、その上流部に酸素遮断部Sを設けたことにより、被照射体周囲に随伴する空気が照射室E内に入る時点で、既に酸素濃度は低減されている。このため、照射室E内に供給する不活性気体量は少なくて済む。

なお、前述した酸素遮断部S内も、表面側隔壁と裏面隔壁との間の間隙Wsを小(狭)とし、且つ該間隙Wsは、該酸素遮断部の全域に亙って、同一乃至略同一としたので、酸素遮断部S内容積は、必要最小限に押さえられる。その為、酸素遮断部S内に供給すべき不活性気体量も必要最小限で済む。

よって、酸素濃度低減化の為の不活性気体使用量を節約出来ることになる。

[0035]

「分割構造]

なお、図1及び図2では、明示的に描いていないが、通常は、被照射体を電子線照射装置内に通す紙通しが容易に行え、また装置の保守作業等も容易にできる様に、電子線照射装置は該装置内を走行する被照射体の走行面乃至は該走行面近傍を分割面として、分割できる様な構造をとる。もちろん、紙通しや保守作業等で支障が無い場合には、分割構造としなくても良い。

[0036]

図3は、本発明の電子線照射装置に採用した分割構造の一例であり、電子線照射装置内の被照射体走行面が垂直乃至は略垂直で、該装置を水平方向に2分割可能とした構造の例である。

図3に示す分割構造では、本発明の電子線照射装置は、その酸素遮断部Sを、嵌合可能な酸素遮断部可動側SA、酸素遮断部固定側SBに2分割し、又、照射部Eも相互に嵌合可能な照射部可動側EA、照射部固定側EBに2分割した構成の一形態を示す。そして、酸素遮断部可動側SAと照射部可動側EAを水平方向に可動可能とし、酸素遮断部固定側SBと照射部固定側EBを固定とする。又、酸素遮断部可動側SAと照射部可動側EAの可動側、



及び酸素遮断部固定側SBと照射部固定側EBの固定側の各々の嵌合面には、パッキング等 の密閉手段を設けることにより、両者嵌合時には、照射室E及び酸素遮断部Sは外部とは 密封、遮断される。電子線照射装置の動作を停止し、内部の保守、点検、清掃等を行なう 時には、酸素遮断部可動側SAと照射部可動側EAの可動側、及び酸素遮断部固定側SBと 照射部固定側 E_Bの固定側の両者は分離される。図3はこの分離した状態を図示する。

可動側の酸素遮断部可動側SΑと照射部可動側EΑは、移動手段Mによって、床面上に固 定された酸素遮断部固定側SB及び照射部固定側EBに対して、接近離脱自在とされる。

[0037]

なお、移動機構Mとしては、床面上に設けたレールM1、滑車Mw、及び必要に応じて 油圧シリンダーとピストン等の駆動機構(図示せず)から成る。

[0038]

次に、図4を参照して、本発明の電子線照射装置の別の実施形態を説明する。

図4は、図1で例示した形態の電子線照射装置に対して、更に塗工部Tを設けて成る電 子線照射装置の一形態を図示した説明図である。図4で例示する電子線照射装置は、図1 の電子線照射装置の酸素遮断部Sと巻出ロールRaとの間に、被照射体Fに沿って、塗工 部Tを有する。塗工部Tは公知の塗工手段を適宜採用すれば良いが、図示の例では、塗工 部Tは、公知のグラビアコータであり、電子線硬化性樹脂からなる液状インキを入れたイ ンキパンT2と、インキパンT2中の塗料に下半分が含浸された状態で回転するグラビア 印刷版からなる版胴T1、版胴T1表面の余剰の塗料を掻落とすドクターブレードT3、 及び被照射体Fを版胴T1とは反対側から加圧して、版胴体T1表面の微小セル内に充填 された塗料を被照射体F表面に転移させる為の圧胴T4とから成る。尚、塗工部として、 図示したグラビアコータ以外に、ロールコータ、カーテンフローコータ、コンマコータ等 を用いても良い。

[0039]

更に、図示の形態では、塗工部Tと酸素遮断部Sとの間に被照射体Fに沿って、更に、 乾燥機Dを有している。該乾燥機Dは、塗料中に稀釈溶剤を含んでいる場合、これを乾燥 除去する為のものである。塗料中に稀釈溶剤を含まない場合は、乾燥機Dは省略し得る。 乾燥機Dは、熱風吹付、赤外線輻射等の公知の方式、構造のものを使用し得る。

【図面の簡単な説明】

[0040]

- 【図1】本発明の電子線照射装置の基本的な形態(塗工部無し)を、概念的な部分断 面図で示す説明図。
- 【図2】本発明の特徴部分である酸素遮断部Sの一形態例を示す拡大断面図。
- 【図3】酸素遮断部S及び照射部Eを、夫々2分割できる一形態例を示す説明図。
- 【図4】塗工部も有する電子線照射装置の一形態例を示す説明図。

【符号の説明】

[0041]

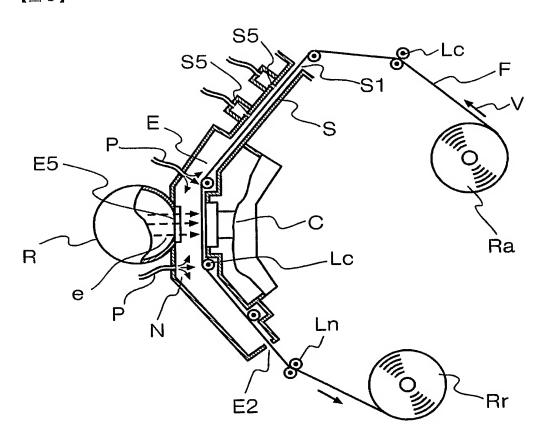
- C 冷却器
- D 乾燥機
- 電子線 е
- E 照射室
- $\mathrm{E}_{\mathtt{A}}$ 照射室可動側
- Ев 照射室固定側
- E 1(照射室の)搬入開口部
- E_2 (照射室の)搬出開口部
- E 3 表面側隔壁
- E 4 裏面側隔壁
- E 5 透過窓部
- F 被照射体
- Lс 搬送ローラ



Ln 搬送ローラ M 移動手段 Mw滑車 レール M 1 N 不活性気体 P 導管 R 電子線発生部 Ra 巻出ロール Rr 巻取ロール S 酸素遮断部 酸素遮断部可動側 SA S_B 酸素遮断部固定側 S 1 (酸素遮断部の) 搬入開口部 S 2 (酸素遮断部の) 搬出開口部 S 3 表面側隔壁 S 4 裏面側隔壁 S 5 吹出スリット S 6 空間 \mathbf{T} 塗工部 T 1 版胴 T 2 インキパン ドクターブレード T 3 T 4 圧胴 V 走行方向 W s (酸素遮断部での隔壁) 間隔 Wе (照射室での隔壁)間隔

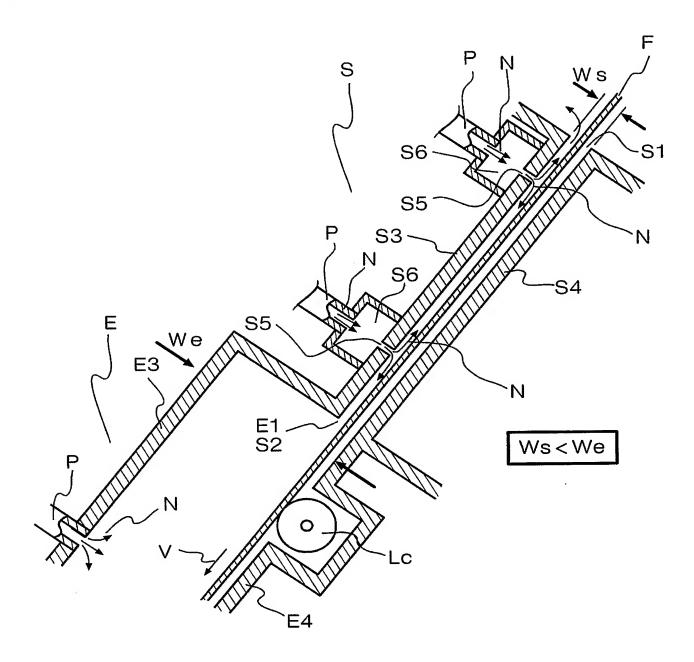


【書類名】図面 【図1】



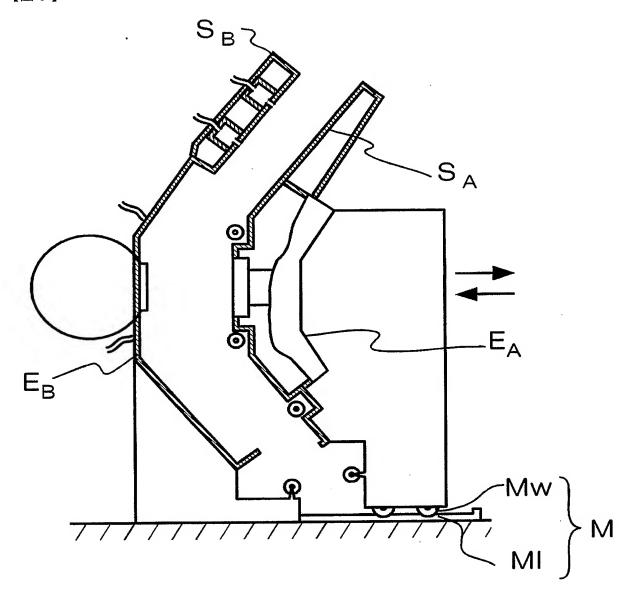


[図2]



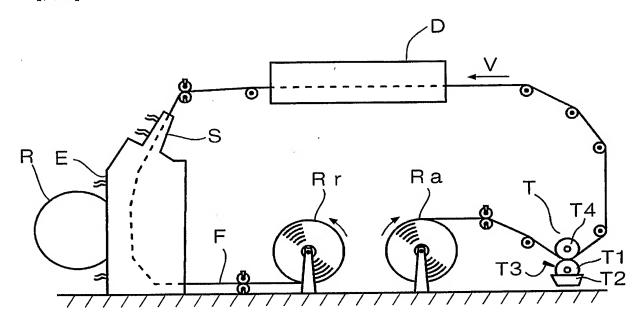


【図3】





【図4】





【書類名】要約書

【要約】

【課題】重厚長大化を防げ、塗膜硬化処理面が艶の規制を受けない利点を持つ電子線照射装置について、帯状の被照射体を高速走行時の、照射室の酸素濃度増大を防ぎ、且つ不活性気体消費量も低減する。

【解決手段】電子線発生部R、被照射体Fに電子線を照射する照射室E、照射室上流側で被照射体Fに不活性気体Nを吹付ける酸素遮断部S、を少なくとも備える電子線照射装置について、酸素遮断部は被照射体を挟んだ隔壁間の間隙Wsを、照射室での被照射体を挟んだ隔壁間の間隙Wsを酸素遮断部全域で同一乃至略同一とし、不活性気体を被照射体の処理面に吹付ける吹出スリットS5を突出も凹没もし無い状態で隔壁に設ける。

【選択図】図1



特願2004-065263

出願人履歴情報

識別番号

[000002897]

 変更年月日 [変更理由] 1990年 8月27日 新規登録

住 所 氏 名

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

大日本印刷株式会社